SPring-8 利用推進協議会 研究開発委員会 SPring-8金属材料評価研究会(第5回) 2011年8月26日 研究社英語センタービル

硬X線光電子分光法(HAXPES)でこんなことができる 一特徴、その利用、今後の進展—

慶應義塾大学大学院 / JST-ERATO 渡辺 義夫 watanabe@ncassembly.jst.go.jp watanabe@sepia.chem.keio.ac.jp

Japan Science and Technology Agency

ERATO Nakaj D_N_A_F



光電子分光に至る歴史

✓1864年 J. C. Maxwell ✓1887年 H. R. Hertz ✓1895年 W. C. Röntgen ✓1896年 C. T. R. Wilson ✓1897年 W. C. Röntgen ✓1899年 J. J. Thomson ✓1900年 M. Planck ✓1905年 A. Einstein ✓1911年 E. Rutherford ✓1914年 H. G. J. Moseley

電磁波の存在を予言 紫外線による光電効果を発見 X線の発見 霧箱法の発明 X線による光電効果を観測 霧箱による電子の比電荷(e/m)測定 黒体輻射からPlanck定数hを導入 光量子仮説 原子核の存在を実験的に証明 原子の特性X線の規則性の発見

✓1950年頃K. Siegbahn

ESCA(Electron Spectoscopy for Chemical Analysis)

✓1981年 K. Siegbahn

Nobel Prize in Physics

光電子分光法の原理

E_Bの物理的意味 → Koopmansの定理

 $E_{B} = E_{i}(N) - E_{f}(N-1)$ $E_{i}(N) l t, N 電子系の始状態 i の 全エネルギー
 E_{f}(N-1) l t, 1 個 の 電子が抜けた (N-1) 電子系の終状態 f の 全エネルギー$

<b

Hartree-Fock近似の利用で、

E_i(N)ーE_f(Nー1)=<mark>ε</mark>_ℓ ε_ℓは、ℓ軌道の電子エネルギー

即ち、EBは電子の軌道エネルギーとなる。

光電子分光の原理



固体中の電子の運動エネルギーと平均自由行程



W. S. M. Werner, Surf. Interf. Analysis, 31, p.141 (2001).

スピン軌道相互作用と光電子放出の異方性

| <u>スピン軌道</u> | 自相互作用 | 月に、 | よる強度 | 比 |
|--------------|---------|-----|------|---|
| p軌道 → | 1/2:3/2 | - | 1:2 | |
| d軌道 → | 3/2:5/2 | - | 2:3 | |
| f軌道 → | 5/2:7/2 | - | 3:4 | |

光電子放出の角度依存性

 $1 + \beta \cdot 1/2(3\cos^2\gamma - 1)$

β:エネルギー依存のある非対称性因子 γ:偏光ベクトルと光電子放出の角度



角度分解光電子分光



Stefan Hüfner, et al.; Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 547 (2005) 8-23

化学結合状態(hv=130 eV)



Si 2p photoelectron spectra for (a) the clean Si(001)c(432) surface, (b) the Si(001) surface exposed to 3.5, 5.5, and 10 L of O_2 at 120 K, and (c) the Si(001) surface exposed to 100 L of O₂ at 875 K. All spectra were taken with a photon energy (hv) of 130 eV at a grazing emission angle (θ_{e}) of 60° from surfaces held at 120 K. The decompositions by standard curve fitting analyses are oxygen-related shown for the components (Si¹⁺–Si⁴⁺) in (c) and for the up-dimer atom component (S) in (a). The solid and dashed lines in (b) indicate the background levels and the peak positions of the two prominent structures at high binding energies, respectively.

8

光電子分光法で考慮すべきこと

- O バックグラウンド
- O 軌道緩和
- O 多重項(multiplet)
- 〇 共鳴現象(hvが吸収端エネルギー付近)
- 〇 多電子効果〇 プラズモン
- O Auger効果

バックグラウンド

真の光電子スペクトル $I_0(\varepsilon_k)$ 、 バックグラウンド $I_B(\varepsilon_k)$ 固体の中では、1回の散乱によってエネルギーを失う電子の割合(α)は一 定である。 という仮定(シャーリーのバックグラウンド)をすると、次の式が成り立つ。 $I(\varepsilon_k) = I_0(\varepsilon_k) + I_B(\varepsilon_k) \sim I_0(\varepsilon_k) + \alpha \Sigma_{\epsilon < \epsilon k} I(\varepsilon)$ ただし、 $\varepsilon = \varepsilon_0$ では $I_0(\varepsilon_0) = \alpha \Sigma_{\epsilon < \epsilon < \epsilon} I(\varepsilon)$



多電子効果



プラズモン



T. Kinoshita et al.; Surface Science 601 (2007) 4754-4757.

硬X線光電子分光(HAXPES)の特徴

○ 通常のラボXPSに比べて<u>検出深度</u>が大きい → 表面の酸化・汚染に鈍感、埋もれた界面が分析可能

○ 通常のラボXPSに比べて測定できるピークが多い → ピークの干渉が少ない、解析の容易なピークが使える

○ 実用的に使える光源は放射光のみ → 高い強度と高いエネルギー分解能が得られる

× 浅い準位の感度係数(励起断面積)が小さい → 浅い準位しかない軽元素に対しては感度が低い

必要不可欠な要素

- ・ 輝度が高いアンジュレータ光源
- 高電圧の耐圧を有する光電子アナライザー

Al Ka線と硬X線励起(8 keV)の比較

・SiO2中のSi光電子の場合

○ 通常のラボXPSに比べて<u>検出深度</u>が大きい → 表面の酸化・汚染に鈍感、埋もれた界面が分析可能



・ラボXPS - AI Ka線(1486.6 eV)励起でSi2p光電子(Ek~1.4 keV)を測定した場合

・HAXPES - 8 keV励起でSi1s光電子(Ek~6.1 keV)を測定した場合

主な元素の電子エネルギー準位と励起光がカバーする領域

○ 通常のラボXPSに比べて測定できるピークが多い → ピークの干渉が少ない、解析の容易なピークが使える



機能物質・材料開発と放射光—SPring-8の産業利用, CMC出版

励起エネルギーと光イオン化断面積の関係



http://www.physik.uni-wuerzburg.de/EP4/teaching/WS2006_07/Fokus/PESsofthard.pdf

HAXPESのデメリット - 軽元素の感度が小さい



・軽元素に対する感度の低下 → 光源の強度でカバー

BL46XUのビームライン構成



BL46XUの硬X線光電子分光装置の写真



7.94 keVでAu薄膜試料のAu4fを測定した結果



Au薄膜試料のフェルミエッジを評価した結果



Take off Angle(TOA) 依存性の観条例(SiO2 20nm)



HAXPES results



Jin-Young Son et al.; e-J. Surf. Sci. Nanotech. Vol. 9 (2011) 54-57

HAXPESの今後の展望

○ 反跳効果
○ バンド構造
○ X線MCDの利用
○ 光電子回折
○ ラボHAXPES
○ 高X線光電子顕微鏡

反跳効果(Recoil effect)





Y. Takata et al., PRB 75, 233404 (2007)

NATURE MATERIALS DOI: 10.1038/NMAT3089

ARTICLES



バンド相

Figure 1 | Hard X-ray angle-resolved photoemission (HARPES) measurements and theory for W(110) at a photon energy of 5,956 eV.

A. X. Gray et al.; PUBLISHED ONLINE:14 AUGUST 2011 | DOI: 10.1038/NMAT3089

X線MCDの利用



S. Ueda et al.; Appl. Phys. Express 1 (2008) 77003.



Appl. Phys. Express 3 (2010) 056701



電子回折

Fig. 2. (a) Si 1s spectra of Si(001) single-crystal covered by a SiO₂ layer recorded at a certain azimuth. (b) HXPD pattern of Si 1s at a kinetic energy of 3569 eV from Si crystal terminated by H, (c) covered by the 4.1- and (d) 7.0-nm-thick SiO₂ layer. The dashed lines in (b) depicts Kikuchi bands along the (110) and (111) plane directions. (e) Simulated pattern by multiple-scattering cluster calculation.

ラボHAXPES



Fig. 1. (a) The set-up of the laboratory HXPS system with the VG Scienta R4000 10 kV analyzer, (b) the monochromatic and focused Cr K α X-ray source and the wide acceptance angle objective lens. (c) The structure and electron trajectory simulation of the objective lens.

SX-Photoelectron spectromicroscopy



MWNTs: Aligned perpendicular to Si substrate Length: 10 μm Diameter: 30 nm *C. Bower et al., APL 77, 830 (2000)*.



SEM and C 1s images



S. Suzuki, Y. Watanabe, et al., Phys. Rev. B 66 pp. 035414-1 – 035414-4 (2002).